構造用金属材料の新たな挑戦 ヘテロ構造制御に基づく新指導原理構築

調和組織制御によるヘテロ構造を有する 構造用金属材料の組織と機械的性質

Microstructure and Mechanical Properties of Hetero-Structure Metallic Materials Produced by Harmonic Structure Design

立命館大学 理工学部機械工学科 教授

黒 能山 Kei Ameyama

立命館大学 大学院総合理工学専攻 大学院生

特集記事 • 1

関口達也 Tatsuya Sekiguchi

同志社大学 滕原 理工学部機械システム工学科 Hiroshi Fujiwara 准教授 立命館大学 張 大学院総合理工学専攻 大学院生

苗 Zhe Zhang

弘

はじめに $\langle \rangle$

構造用金属材料の高強度化において結晶粒超微細化は有効 な手段であり、これまでに多くの研究がなされてきた。粉末 冶金的手法では、超強加工プロセス1)の1つであるメカニカ ルミリング (Mechanical Milling: MM) 法と固化成形法と を組み合わせた「粉体加工熱処理プロセス」により超微細結 晶粒材料の創製が試みられてきた^{2,3)}。ミリングプロセスでは 加工媒体である硬質ボールと被加工材である粉末を混合して 攪拌することで粉末に多方向から加工が加わる。その後、焼 結することにより粉体の加工熱処理ができる。このプロセス には、次のような3つの大きな特徴がある。

第1は、大量の格子欠陥の導入の結果として、超微細結晶 粒生成、合金化、非平衡相生成等が起こる。ミリングでのボー ルと粉末の1回あたりの衝突エネルギーは小さいが、衝突が 繰り返されることで微小な粉末試料に加えられるエネルギー は他の手法と比較して非常に大きい。ボールとの1回の衝突 で与えられるエネルギーは1mJ以下、ひずみは1程度、昇温 は300K程度、衝突時間は10⁻⁵s、応力は1GPa、ひずみ速度は 104s⁻¹程度とされる4)が、衝突のくり返しによって相当ひず み10を上回る巨大な加工が材料に加えられる。

第2は、粉末の固化成形(加熱)過程での新相の生成や相 変態、相分解、回復・再結晶、粒成長等を利用した組織制御 ができることである。過飽和固溶体やアモルファス相などの 非平衡状態から、容易にナノスケールの超微細結晶粒材料を つくることができる。

第3は、従来からの粉末冶金プロセスと同様に成形性に 優れることである。多くの場合、新素材といわれる材料は難 加工性であるが、粉末であれば加工性に乏しくてもネット シェープやニアネットシェープに成形できる。通常の粉末冶

金プロセスでは高密度の焼結体を製造するためには高温、高 圧力が必要であるが、超微細結晶粒組織を有する粉末は超塑 性変形を利用した低温、低圧力焼結も可能となる。

これらの特徴を利用して、超強加工を利用した粉体加工熱 処理プロセスでは容易に超微細結晶粒材料を作製でき、バル ク材料における加工熱処理プロセスと同様、これまで均一で 微細な組織を有する材料の創製方法として活用されてきた。 しかしながら、結晶粒微細化により高強度化した材料は、一 方で延性の低下を生じる。超微細結晶粒材料では降伏後ただ ちに塑性不安定を起こし、加工硬化をほとんど示すことなく 破断に至る。すなわち、構造用材料において、高強度と高延 性は両立できない二律背反のものとこれまで考えられてき た。

これに対して、筆者らは従来の「均一・超微細」(Homo-) ではなく、「不均一・調和・超微細」(Hetero-) という発想を 基にした粉体加工熱処理プロセスの1つである「調和組織制 御法」を提案した。表層が超微細結晶粒組織、一方、中心部が 粗大結晶粒組織のバイモーダル構造の粉末を作製し焼結す る。これにより、微細結晶粒領域と粗大結晶粒領域とが立体 的なネットワーク(網目)を構成する [調和組織] が形成され る。調和組織を有する材料では「高強度と高延性が同時に発 現する」 ことが、 種々の 金属材料 (鉄鋼材料、 非鉄金属材料) で明らかとなった。本稿では、ヘテロ構造である「不均質・ 調和・超微細 | 組織を有する金属材料の組織学的な特徴と機 械的性質についてこれまでに明らかとなったことを紹介す る。

調和組織材料の創製

「調和組織材料 (Harmonic Structure Materials)」は従来

の微細結晶粒からなる均一組織材料ではなく、微細な結晶粒 領域と粗大な結晶粒領域が規則性を持って配置された、不均 一、しかし、調和したヘテロ構造を有する材料である。Fig.1 に、調和組織創製の概念図を示す。まず、粉末表面に集中的 に超強加工を施し、微細結晶粒組織を形成させる。その後、 焼結することにより粉末表面に形成された微細結晶粒領域が 連結し、そして、粉末内部に残った粗大結晶粒部分が規則的 に分布した組織となる^{5,6}。従来からの粉末冶金プロセスに超 強加工プロセスを加えるだけのきわめて単純な手法であり、 汎用性が高い。

Fig.2に工業用純チタンにおける例を示す。プラズマ回転 電極法 (Plasma Rotating Electrode Process: PREP) により 作製した平均粉末粒子径125µmの純チタン粉末の初期状態 の外観SEM像 (a)、ならびに90ks (25hr)のMM後の外観 SEM像 (b) である。MM時の装置の種類やボール/粉末重 量比などによって処理時間は異なるが、いずれの場合にもこ のように粉末表面に凹凸ができ加工が加わった様子が観察で きる。Fig.3にこのMM粉末の断面組織 (a)、と (a)中の四角 部分の拡大像 (b)を示す。粉末内部には大きな加工が加わっ た様子はあまり認められないが、粉末表面部分には超微細結 晶粒組織が形成されており、TEM観察の結果、この領域には 直径数十nmの等軸微細結晶粒が形成されていることが確認

Initial Powder

Fig.1 Schematic of the harmonic structure design and its

された⁶⁾。このようなバイモーダル組織の超微細結晶粒領域 をShell、一方、粗大結晶粒領域をCoreと呼んでいる。

このようなバイモーダル組織粉末を焼結すると調和組織 材料 (Harmonic Structure Materials) が創製できる。Fig.4 は、Fig.2 (a) に示した純チタンのMM360ks (100hr) 粉末の 放電プラズマ焼結体 (Spark Plasma Sintering : SPS、焼結温 度1073K、圧力50MPa、保持時間600s (10min))のEBSDに よるImage Quality Map像である。Shellの面積率は29.7%、



Fig.2 Appearances of (a) an initial Ti powder and (b) a MM 90ks Ti powder



Fig.3 Cross-section of a MM 90ks Ti powder. (b): An enlargement of the squared area indicated in (a)

microstructure

ShellとCoreの平均結晶粒径は、それぞれ3.3µm、17.3µm である。これらから明らかなように、明瞭に組織が分かれて いるが、粉末焼結体ならではの微細粒がネットワーク状につ ながった組織となっているのが大きな特徴である。このよ うな調和組織材料はヘテロ組織に対応した硬さ分布を示す。 Fig.5は、未加工粉末焼結体とFig.4に示した調和組織材料の 硬さ分布である。調和組織材料では、ShellとCoreのそれぞ れで硬度測定した。これからわかるように、Shell部とCore 部では硬さに違いがあり、調和組織には組織だけでなく異な る硬さ分布が生じている。

同様な調和組織を種々の金属粉末において表面超強加工 と焼結で創製することができる。調和組織の組織因子であ



Fig.4 An image quality map (EBSD image) of pure Ti harmonic structure compact (MM 360ks and sintered at 1073K for 600 S by SPS)

るShell割合、Shell結晶粒径、Core結晶粒径はMM条件に 支配され、また、ネットワークの寸法は使用する粉末の粒子 径により決定される。Fig.6に、(a):Ti-6Al-4V合金と、(b): SUS304Lオーステナイト系ステンレス鋼の調和組織の例 を示す。(a) は初期粉末粒子径210µm、MM90ks (25hr)、 HIP: 1173K-200MPa-5.4ks (1.5hr) 保持、によるTi-6Al-4V 焼結体、(b)は初期粉末粒子径120 µm、MM360ks (100hr)、 SPS: 1173K-50MPa-3.6ks (1hr) 保持によるSUS304L 焼結 体である。いずれも明瞭な調和組織を呈している。(a)のTi-6Al-4V合金では、旧粉末粒子界面が明瞭に観察でき、その部 分には超微細結晶粒組織が形成されている。Shell面積率は 57.0%であり、Shell部分には平均結晶粒径3.7 µmの等軸粒 組織が形成され、Core部分には初期粉末の組織である針状 (Acicular) 組織が観察される。これら針状粒の短幅は数µm 程度である。一方、SUS304L調和組織の場合、Shell領域と Core領域の結晶粒径の差異が著しい。Shell面積率は41.0%、 Shellの平均結晶粒径は1.5µm、Coreの平均結晶粒径は17.6 μmである。焼結条件の異なるこれらの焼結体の組織を比較 するのは難しいが、Shell領域からCore領域にかけての結晶 粒径の変化はSUS304Lの方が急激である。オーステナイト 系ステンレス鋼のような積層欠陥エネルギーが小さな材料で は不均一変形を起こしやすく、超強加工により結晶粒微細化 が進みやすい⁷⁾。Fig.6は、MM処理によるShell中の微細粒 組織の形成に積層欠陥エネルギーの大小等が少なからず影響 を及ぼしている可能性を示唆している。



Fig.5 Hardness distribution of pure Ti sintered compacts. (a) An initial powder compact and (b) a MM 360ks compact



Fig.6 Image quality maps (EBSD images) of (a) Ti-6AI-4V and (b) SUS304L harmonic structure compacts



調和組織材料の機械的性質

材料の機械的性質は組織に大きく依存していることから、 調和組織材料の機械的性質が均一組織材料のものと異なるこ とが容易に推測される。Fig.7は、Fig.5に示した純チタン調 和組織材料 (Harmonic) の引張試験結果である。比較材とし て、均一組織材料 (Homogeneous:平均結晶粒径22.3 µm) の結果も示した。Table 1に機械的性質の比較を示す。これ らから明らかなように、調和組織材料は同等の全伸びを有し ながら、0.2%耐力で約1.47倍、引張強さで約1.26倍、強度が 増加している。特に、均一伸びを比較すると調和組織材料が 大きいことがわかる。このような傾向は、調和組織を有する 様々な金属材料においても認められた⁸⁻¹⁰⁾。Fig.8は、純銅の 調和組織材料 (Shell 粒径2.1 µm、Core 粒径13.1 µm) の引 張試験結果である11)。ほぼ同等の引張強さを有する均一微細 粒材料(平均結晶粒径:2.5µm)と比較すると、両者の全伸 びはそれぞれ10.2%と9.2%であり大差ないが、一方で、均一 伸びはそれぞれ5.2%と0.7%であり、調和組織材料の均一伸 びが著しく大きい。

機械的性質と組織の関係では、後述するように (Fig.10)、 Shell割合がより大きな調和組織材料はより高強度を示し、 また、Core 結晶粒径がより大きな調和組織材料はより大き な延性を示す[®]。



Fig.7 Nominal stress-nominal strain curves of pure Ti compacts with/without the harmonic structure

 Table 1
 Mechanical Properties of pure Ti compacts with harmonic or homogeneous structure

Pure Ti	Microstructure	
	Homogeneous	Harmonic
0.2% Proof Strength (MPa)	371	547
Uniform Elongation (%)	8.6	9.8
Tensile Strength (MPa)	490	619
Total Elongation (%)	31.2	30.4

調和組織材料が強度と延性を両立できる理由として、上記 のような大きな均一伸びが重要な役割を持っていると推測さ れる。均一伸びは材料の加工硬化挙動と密接な関係がある。 そこで、真応力-真ひずみ線図から加工硬化率曲線(Strain-Hardening-Rate (SHR) curve)を求めて比較した。Fig.9に、 (a):純チタン、(b):Ti-6Al-4V合金の真応力-真ひずみ線 図、ならびに加工硬化率曲線を示す。Fig.9(b)のTi-6Al-4V 合金では、初期粉末焼結体(ミリングなし)の針状組織を 「Acicular」として示した。(a)、(b)の両者に共通しているこ とは、調和組織材料では加工硬化率曲線の開始がより左側に



Fig.8 Nominal stress-nominal strain curves of pure Cu compacts with/without the harmonic structure



Fig.9 True stress-true strain curves and strain hardening rate (SHR) curves of (a) pure Ti and (b) Ti-6AI-4V compacts

位置していることである。すなわち、調和組織材料は、変形 の直後にただちに加工硬化が停滞して加工硬化率 ($d\sigma/d\varepsilon$) が急減した結果、加工硬化率曲線がより左側に位置したと考 えられる。このような加工硬化率の急減は、均一微細粒材料 の特徴の一つである。しかし、調和組織材料では、加工硬化 率は急減した後に回復し、塑性不安定を起こさずに加工硬化 が継続する。

Fig.10は、Fig.9と同様に、SUS304L鋼の真応力–真ひずみ 線図、加工硬化率曲線である。A、Bは調和組織材料であり、 Shell割合はA:41.0%、B:21.0%、Shell平均結晶粒径はA: 1.5µm、B:2.0µm、Core平均結晶粒径はA:17.6µm、B: 16.9µm、である。Cは均一結晶粒材料で、平均結晶粒径は 35.0µmである。Shell割合が大きなAはBと同等の伸びを有 しながら、より高強度を示している。Fig.9(a)、(b)で示した と同様に、SUS304L調和組織材料においても、変形初期に加 工硬化率が急減するが、その後回復して加工硬化が続く。さ らに、調和組織材料A、Bでは、両者のShell粒径、Core粒径 はほぼ同等であるにもかかわらず、加工硬化率曲線はShell 割合の大きなAの方がBよりも左側に位置している。このこ とは、Shell割合の大小が加工硬化挙動に影響を及ぼしてい ることを示唆している。

これらからわかるように、調和組織材料の変形の特徴とし て、変形初期には均一微細結晶粒材料と同様な変形挙動を示 し、その後、均一粗大結晶粒のように加工硬化する、という 点が挙げられる。この特異な変形挙動が、高強度と高延性の 両立につながっていると推測される。調和組織材料の変形挙 動の解明には、個々の結晶粒の加工硬化というミクロな視点 と、ネットワーク構造の変形というマクロな視点からの考察



Fig.10 True stress-true strain curves and strain hardening rate (SHR) curves of SUS304L compacts

が重要であることを示唆している。

Fig.11は、純チタン調和組織材料の破断後の試料先端部分 のSEM像である。大きな断面減少が見られ、破面には微小な ディンプルが多数観察された。また、破断部だけでなく、破 断部の側面にもShellとCoreに対応した凹凸が観察され、マ クロな変形に起因する破壊を示唆している¹¹⁾。破断部の詳細 な観察から、変形中にShell部とCore部の界面近傍の応力集 中部でき裂が発生することがわかっており、ネットワーク構 造がき裂発生のための応力集中を分散し、その結果、延性の 改善にもつながっている可能性がある。

4 まとめ

調和組織は微細結晶粒と粗大結晶粒からなるヘテロ構造で あるが、特に、微細結晶粒組織がネットワーク状につながり、 その中に粗大結晶粒組織が分布する、という点に特徴がある。 このような組織は、金属粉末の超強加工と焼結とを組み合わ せた粉体加工熱処理プロセスにより容易に創成できる。超強 加工の付与条件や粉末粒子寸法の選択により、微細結晶粒の 割合やネットワークの大きさなどの組織制御が可能である。

調和組織を有する材料では、これまで二律背反とされた強 度と延性が両立することが明らかとなった。調和組織材料の 変形挙動を詳細に検討すると、高強度を示すと同時に塑性不 安定を起こさずに加工硬化が持続する、という特異な現象が 認められた。このような変形挙動は、調和組織特有のヘテロ 構造に起因している。個々の結晶粒のミクロな変形と、ネッ トワーク構造のマクロな変形が複合した結果と推測される。

バルク材料の加工熱処理で形成される動的再結晶組織やア ルミニウム合金の鋳造組織等には調和組織に類似した点があ る。調和組織の種々の組織因子や組織形成メカニズムと力学 的特性の関係について詳細に検討することにより、強度と延 性が両立するバルク材料の組織制御法にも結びつくことが期 待される。



Fig.11 Fractography of a pure Ti compact with harmonic structure

参考文献

- 1) 梅本実:第3回スーパーメタル講演概要集, JRCM, (2000), 71.
- 2) 飴山恵, 広光誠, 今井信幸: 鉄と鋼, 84 (1998), 357.
- 3) 飴山恵: 塑性と加工, 39 (1998), 911.
- 4) J.Yin, M.Umemoto, Z.G.Liu and K.Tsuchiya : ISIJ Int., 41 (2001), 1389.
- 5) H.Fujiwara, R.Akada, A.Noro, Y.Yoshita and K.Ameyama: Mater. Trans., 49 (2008), 90.
- 6) T.Sekiguchi, K.Ono, H.Fujiwara and K.Ameyama : Mater. Trans., 51 (2010), 39.
- H.Fujiwara, H.Inomoto, R.Sanada and K.Ameyama : Scripta Mater., 44 (2001), 2039.

- H.Fujiwara, H.Tanaka, M.Nakatani and K.Ameyama : Mater. Sci. Forum, Trans Tech Publications, 638-642 (2010), 1790-1795.
- 9) H.Fujiwara, S.Takarae and K.Ameyama Proc. 2nd International Symposium on Steel Science, (2010), 269-272.
- H.Fujiwara, T.Sekiguchi and K.Ameyama : Int. J. Mater. Res., 100 (2009), 769-799.
- 11) H.Fujiwara, T.Takayama and K.Ameyama : Processing and Fabrication of Advanced Materials-XVIII, (2009), 1819-1824.
- 上野明,藤原弘, Muhammad Rifai,張喆, 飴山恵, 材料, 61 (2012), 686-691.

(2012年9月3日受付)